

Průběh obhajoby bakalářské práce:

Odpovědi na dotazy oponenta práce.

Doc. Doležal - systém impregnace, macerování, vakuumování

Ing. Vlček - jak to, že se teplotní vodivost snižuje s tloušťkou izolace

Ing. Holota - provádění simulací pomocí MKP

SOUHLASÍ S ORIGINÁLEM

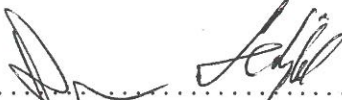
Západočeská univerzita
v Plzni
Fakulta elektrotechnická
katedra elektromechaniky
a výkonové elektroniky

Klasifikace:

velmi dobře

Datum obhajoby:

26. června 2015



podpis zkoušejícího



0062 6132